PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-328343

(43)Date of publication of application: 30,11,1999

(51)Int.CI.

G06K 19/07 B42D 15/10

G06K 19/077

(21)Application number : 10-136842

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

19.05.1998

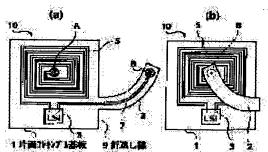
(72)Inventor: TANIGUCHI YOSHIKUNI

(54) REMOTE CARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the remote card having an antenna circuit which can be manufactured at low cost with ease by using a one-sided flexible substrate.

SOLUTION: The remote card 10 has the one—sided flexible substrate 1, an LSI 3 formed on the one—sided flexible substrate 1, the antenna circuit 5 which is formed on the one—sided flexible substrate 1 and has one end connected to the LSI 3, one land A which is formed on the one—sided flexible substrate 1 and connected to the other end of the antenna circuit 5, an arm member 2 which is provided to the one—sided flexible substrate 1 and can be folded, and the other land B which is formed on the arm member 2 and connected to the LSI 3 through a circuit pattern 7; and one land A and the other land B are connected by folding the arm member 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出廣公開番号

特開平11-328343

(43)公開日 平成11年(1999)11月30日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	F I		
G06K	19/07		G06K	19/00	н
B 4 2 D	15/10	521	B42D	,	
G06K	19/077			,	5 2 1
	10,011		G06K	19/00	K

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

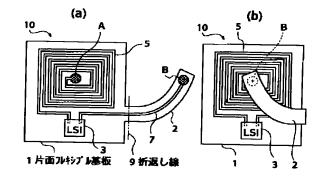
(21)出願番号	特顯平10-136842	(71)出顧人	000002185
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月19日	(72)発明者	ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 谷口 芳邦 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー 株式会社内

(54) 【発明の名称】 リモートカード

(57)【要約】

【課題】 片面フレキシブル基板を用い、簡単かつ低コストで製作できるアンテナ回路を有するリモートカードを提供する。

【解決手段】 本発明のリモートカード10は、片面フレキシブル基板1と、該片面フレキシブル基板1上に実装されたLSI3と、該片面フレキシブル基板1上に形成され、一端が該LSI3に接続されたアンテナ回路5と、該片面フレキシブル基板1上に形成され、該アンテナ回路5の他端に接続された一方のランドAと、該片面フレキシブル基板1に設けられた折り曲げ可能なアーム部材2と、該アーム部材2上に形成され、該LSI3に回路パターン7を介して接続された他方のランドBと、該アーム部材2を折り曲げることにより、該一方のランドAと該他方のランドBとを接続するものである。簡単かつ低コストで製作できるアンテナ回路を有するリモートカードを提供できる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 片面フレキシブル基板と、

該片面フレキシブル基板上に実装されたLSIと、 該片面フレキシブル基板上に形成され、一端が該LSI に接続されたアンテナ回路と、

該片面フレキシブル基板上に形成され、該アンテナ回路 の他端に接続された一方のランドと、

該片面フレキシブル基板に設けられた折り曲げ可能なア ーム部材と、

介して接続された他方のランドと、

を具備し、

該アーム部材を折り曲げることにより、該一方のランド と該他方のランドとを接続することを特徴とするリモー トカード。

【請求項2】 片面フレキシブル基板と、

該片面フレキシブル基板上に実装されたLSIと、 該片面フレキシブル基板上に形成され、該LSIに接続 された一方のランドと、

該片面フレキシブル基板上に形成され、一端が該LSI に接続されたアンテナ回路と、

該片面フレキシブル基板に設けられた折り曲げ可能なア ーム部材と、

該アーム部材上に形成され、該アンテナ回路の他端に接 続された他方のランドと、

該アーム部材を折り曲げることにより、該一方のランド と該他方のランドとを接続することを特徴とするリモー トカード。

は、はんだ、導電性接着材及び異方性導電膜のいずれか を用いて接続されることを特徴とする請求項1又は2記 載のリモートカード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、片面フレキシブル 基板を用い、簡単かつ低コストで製作できるアンテナ回 路を有するリモートカードに関する。

[0002]

【従来の技術】リモートカードシステムは、駆動回路部 40 及びメモリ部を有する1チップLSIと、それに接続さ れたアンテナ回路とから構成されている。 1 チップLS I及びアンテナ回路はリモートカード用基板に実装され ている。このシステムにおいては、外部装置から発信さ れる電波を受信し、それを駆動エネルギーとしてLSI 内部の回路を動作させ、LSI内部にあるメモリー部に データを書き込んだり、逆にデータを読み出したりする ものである。そして、このようなリモートカードはカー ド状の薄型パッケージに収納されている。

カードを示す平面図であり、図3 (b) は、図3 (a) に示す3b-3b線に沿った断面図であり、図3 (c) は、図3(b)に示すA部分を拡大した断面図である。 【0004】図3(a)に示すように、従来のリモート カード100は両面フレキシブル基板101を有する。 このフレキシブル基板101の上面には、渦巻状のパタ ーンからなるアンテナ回路105が形成されていると共 に図3(c)に示す接着樹脂又は異方性導電膜115を 介してLSI103が実装されている。このアンテナ回 該アーム部材上に形成され、該LSIに接続パターンを 10 路105の一端はバンプを介してLSI103に接続さ れている。アンテナ回路105の他端は、図3 (b) に 示すように、基板101に形成されたスルーホール10 7aを介して基板裏面に形成されたパターン109の一 端に接続されている。この裏面パターン109の他端 は、基板に形成されたスルーホール107bを介して基 板表面の回路パターン111の一端に接続されている。 この回路パターン111の他端は、図3(c)に示すよ うに、バンプ113を介してLSI103にフリップチ ップ接続されている。

> 【0005】図4は、図3の従来のリモートカードの変 形例を示す平面図である。このリモートカード120 は、LSI103を両面フレキシブル基板101の上面 中央部に配置し、LSI103の外周に渦巻状のパター ンからなるアンテナ回路105を配置したものである。 尚、その他の構成は図3のリモートカードと同様であ る。

【0006】上記従来のリモートカード100及びその 変形例では、両面に回路を形成できる両面フレキシブル 基板101を用い、その基板101にスルーホールを設 【請求項3】 上記一方のランドと上記他方のランドと 30 けることによりアンテナ回路105の両端をLSI10 3に接続して閉回路を形成する方法を採用しているが、 ここで用いる両面フレキシブル基板が高価なものである ため、リモートカードの製造コストが高くなってしまう という問題がある。

> 【0007】図5 (a) は、他の従来のワイヤレスリモ ートカードを示す平面図であり、図5(b)は、図5 (a) に示す5b-5b線に沿った断面図であり、図4 と同一部分には同一符号を付し、異なる部分についての み説明する。

【0008】図5 (a) に示すように、このリモートカ ード121は、両面フレキシブル基板に比べて安価な片 面フレキシブル基板123を用い、ジャンパーワイヤー 法により閉回路を形成する方法を採用している。また、 アンテナ回路105の一端はLSI103に接続されて いる。アンテナ回路105の他端は、図5(b)に示す ように、はんだ125を介してジャンパーリード (銅 箔) 127の一端に接続されている。ジャンパーリード 127の他端ははんだ126を介して回路パターン11 1の一端に接続されている。また、ジャンパーリード1 【0003】図3 (a)は、従来のワイヤレスリモート 50 27とアンテナ回路105との間には絶縁層129が形

成されている。

【0009】このように他の従来のリモートカードで は、片面フレキシブル基板123に開回路を形成し、後 付けのジャンパーリード127をはんだ付け等で結線し て閉回線を形成している。このジャンパー後付け法で は、ジャンパーリード等の別部品が必要であるため、そ のジャンパー用部品のぶんコスト上昇となると共に、製 造工程が増えてしまい、品質面で不利という問題があっ た。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来のリモー トカードでは、両面フレキシブル基板を用いると基板コ ストが上昇するという問題があり、片面フレキシブル基 板を用いるとジャンパーリード等の別部品が必要となり 部品コストが上昇するという問題がある。

【0011】本発明は上記のような事情を考慮してなさ れたものであり、その目的は、片面フレキシブル基板を 用い、簡単かつ低コストで製作できるアンテナ回路を有 するリモートカードを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた め、本発明の第1態様に係るリモートカードは、片面フ レキシブル基板と、該片面フレキシブル基板上に実装さ れたLSIと、該片面フレキシブル基板上に形成され、 一端が該LSIに接続されたアンテナ回路と、該片面フ レキシブル基板上に形成され、該アンテナ回路の他端に 接続された一方のランドと、該片面フレキシブル基板に 設けられた折り曲げ可能なアーム部材と、該アーム部材 上に形成され、該LSIに接続パターンを介して接続さ れた他方のランドと、を具備し、該アーム部材を折り曲 げることにより、該一方のランドと該他方のランドとを 接続することを特徴とする。

【0013】また、本発明の第2態様に係るリモートカ ードは、片面フレキシブル基板と、該片面フレキシブル 基板上に実装されたLSIと、該片面フレキシブル基板 上に形成され、該LSIに接続された一方のランドと、 該片面フレキシブル基板上に形成され、一端が該LSI に接続されたアンテナ回路と、該片面フレキシブル基板 に設けられた折り曲げ可能なアーム部材と、該アーム部 材上に形成され、該アンテナ回路の他端に接続された他 方のランドと、を具備し、該アーム部材を折り曲げるこ とにより、該一方のランドと該他方のランドとを接続す ることを特徴とする。

【0014】また、上記一方のランドと上記他方のラン ドとは、はんだ、導電性接着材及び異方性導電膜のいず れかを用いて接続されることが好ましい。

【0015】上記リモートカードでは、両面フレキシブ ル基板に比べて安価な片面フレキシブル基板を用いてい るため、基板コストを半減させることができる。また、 LSIに接続されたランドを備えたアーム部材を片面フ 50 を低減 (半減) することができる。

レキシブル基板に設け、このアーム部材を基板側に折り 曲げることにより一方のランドと他方のランドを接続し ている。このため、簡単かつ低コストで製作できるアン テナ回路を有するリモートカードを提供することができ

[0016]

る。

【発明の実施の形態】本発明は、ワイヤレスリモートカ ードの回路において、従来は両面基板や後付けのジャン パー線を用いなければ形成できなかったアンテナ回路 10 を、片面フレキシブル基板を折り曲げ加工し、熱圧着工 程を施すことによりアンテナ回路として使用可能にする ものである。

【0017】以下、図面を参照して本発明の実施の形態 を説明する。図1(a),(b)は、本発明の第1の実 施の形態によるワイヤレスリモートカードを示す平面図 である。

【0018】図1 (a) に示すように、リモートカード 10は、平面形状が略長方形からなる片面フレキシブル 基板1を有し、その1辺には折り曲げ可能なアーム部材 2が形成されている。このフレキシブル基板1の上面に は、渦巻状のパターンからなるアンテナ回路5が形成さ れていると共に、アンテナ回路5の横にはLSI3が実 装されている。なお、アンテナ回路5の一端はLSI3 に電気的に接続されているが、このLSI3とアンテナ 回路5との接続に関しては、図3 (c) に示すようなフ リップチップ接続の手法が用いられている。また、アン テナ回路5の他端にはランドAが形成されており、この ランドAは片面フレキシブル基板1の中央部に配置され ている。

【0019】上記アーム部材2の上面先端近傍にはラン ドBが形成されており、このランドBは、図1(a)に 示す折り返し線9で基板1の上面側に折り返すとランド Aに接続されるような位置に形成されている。このラン ドBには回路パターン7の一端が接続されている。この 回路パターン7はアーム部材2の上面をLSI3の方向 に延びて配置されており、回路パターン7の他端はLS I3にフリップチップ接続されている。

【0020】このようなリモートカード10において、 ランドA及びランドBの双方もしくは一方にはんだ(図 示せず)をコーティングした後、アーム部材2を折り返 し線9でフレキシブル基板1の上面側に折り曲げて図1 (b) に示すようにランドAとランドBを重ね合わせ る。次に、基板1及びアーム部材2の上からツールを用 いて加熱・圧着してはんだ付けすることにより、ランド AとランドBを接続して閉回路を形成する。このように してワイヤレスリモートカードが製作される。

【0021】上記第1の実施の形態によれば、両面フレ キシブル基板に比べて安価な片面フレキシブル基板1を 用いてリモートカードを製作しているため、基板コスト

【0022】また、ランドB及び回路パターン7を備え たアーム部材2を片面フレキシブル基板1に形成し、こ のアーム部材2を基板1の上面側に折り曲げることによ りランドAとランドBを接続しているため、図5に示す 従来のリモートカードのようにジャンパーリード等の別 部品が不要となる。これにより、部品コストを低減する ことができる。さらに、リモートカードの組み立て工程 も簡単なものとすることができ、製品品質を向上させる ことができる。

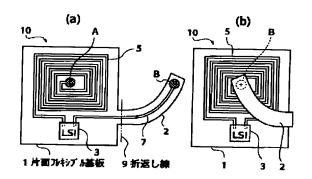
【0023】尚、上記第1の実施の形態では、はんだを 用いてランドAとランドBを接続しているが、はんだの 代わりに導電性接着剤又は異方性導電膜を用いてランド AとランドBを接続することも可能である。

【0024】図2 (a), (b)は、本発明の第2の実 施の形態によるワイヤレスリモートカードを示す平面図 であり、図1と同一部分には同一符号を付し、異なる部 分についてのみ説明する。

【0025】このリモートカード20は、LSI3を片 面フレキシブル基板1の上面中央部に配置し、LSI3 の外周囲に渦巻状のパターンからなるアンテナ回路5を 20 面図である。 配置したものである。アンテナ回路5の一端はLSI3 に接続されており、アンテナ回路5の他端はアーム部材 2の上面上に延びて該部材2の先端部に形成されたラン ドBに接続されている。一方、ランドAは基板1の上面 中央部に配置されており、このランドAは回路パターン 8を介してLSI3に接続されている。

【0026】また、ランドAとランドBとの接続方法 は、第1の実施の形態と同様である。即ち、ランドA及 びランドBの双方もしくは一方にはんだをコーティング 板1の上面側に折り曲げて図2(b)に示すようにラン ドAとランドBを重ね合わせ、基板1及びアーム部材2 の上からツールを用いて加熱・圧着してはんだ付けする ことにより、ランドAとランドBを接続して閉回路を形 成する。

【図1】



【0027】上記第2の実施の形態において第1の実施 の形態と同様の効果を得ることができる。

[0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、片 面フレキシブル基板を用い、簡単かつ低コストで製作で きるアンテナ回路を有するリモートカードを提供するこ とができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1 (a), (b)は、本発明の第1の実施の 形態によるワイヤレスリモートカードを示す平面図であ

【図2】図2 (a), (b)は、本発明の第2の実施の 形態によるワイヤレスリモートカードを示す平面図であ る。

【図3】図3(a)は、従来のワイヤレスリモートカー ドを示す平面図であり、図3(b)は、図3(a)に示 す3b-3b線に沿った断面図であり、図3(c)は、 図3(b)に示すA部分を拡大した断面図である。

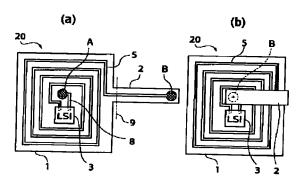
【図4】図3の従来のリモートカードの変形例を示す平

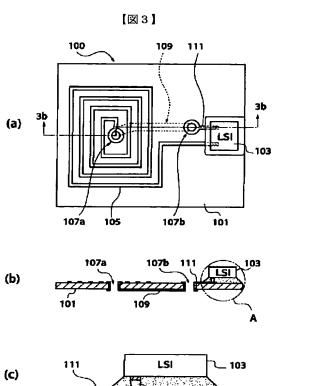
【図5】図5 (a) は、他の従来のワイヤレスリモート カードを示す平面図であり、図5 (b) は、図5 (a) に示す5 b - 5 b線に沿った断面図である。

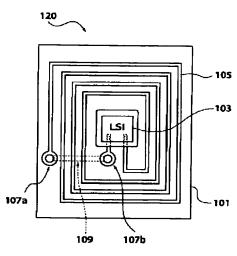
【符号の説明】

1…片面フレキシブル基板、2…アーム部材、3…LS I、5…アンテナ回路、7…回路パターン、8…回路パ ターン、9…折り返し線、10…リモートカード、20 …リモートカード、100…リモートカード、101… 両面フレキシブル基板、103…LSI、105…アン した後、アーム部材 2 を折り返し線 9 でフレキシブル基 30 テナ回路、107a, 107b…スルーホール、109 …裏面パターン、111…回路パターン、113…バン プ、115…接着樹脂又は異方性導電膜、121…リモ ートカード、123…片面フレキシブル基板、125, 126…はんだ、127…ジャンパーリード(銅箔)、 129…絶縁層、A, B…ランド。

[図2]







【図4】

